



2024年12月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

2024年11月8日
東

上場会社名 株式会社ジェイ・イー・ティ 上場取引所
コード番号 6228 URL <https://www.globaljet.jp/>
代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 房野 正幸
問合せ先責任者 (役職名) 取締役管理本部長 (氏名) 問田 宗寿 (TEL) 0865-69-4080
配当支払開始予定日 —
決算補足説明資料作成の有無 : 有
決算説明会開催の有無 : 有 (機関投資家向け)

(百万円未満切捨て)

1. 2024年12月期第3四半期の連結業績 (2024年1月1日～2024年9月30日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2024年12月期第3四半期	14,291	△27.5	755	△63.4	688	△63.2	403	△68.2
2023年12月期第3四半期	19,726	20.6	2,064	17.0	1,872	20.0	1,270	22.6

(注) 包括利益 2024年12月期第3四半期 397百万円(△71.9%) 2023年12月期第3四半期 1,416百万円(18.5%)

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益
	円 銭	円 銭
2024年12月期第3四半期	30.79	—
2023年12月期第3四半期	111.77	—

(注) 当社は、2024年4月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、1株当たり四半期純利益を算定しております。

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
2024年12月期第3四半期	27,161	12,414	45.7
2023年12月期	28,774	12,411	43.1

(参考) 自己資本 2024年12月期第3四半期 12,414百万円 2023年12月期 12,411百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
2023年12月期	—	0.00	—	102.00	102.00
2024年12月期	—	0.00	—	—	—
2024年12月期(予想)	—	—	—	17.00	17.00

(注) 1. 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

2. 当社は、2024年4月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。2023年12月期については、当該株式分割前の実際の配当金の額を記載しております。

3. 2024年12月期の連結業績予想 (2024年1月1日～2024年12月31日)

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	21,480	△14.0	1,460	△44.1	1,350	△44.8	900	△45.5	68.64

(注) 1. 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

2. 当社は、2024年4月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。2024年12月期の1株当たり当期純利益については、当該株式分割の影響を考慮して算定しております。

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における連結範囲の重要な変更 : 無
新規 - 社(社名) - 、除外 - 社(社名) -

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無

② ①以外の会計方針の変更 : 無

③ 会計上の見積りの変更 : 無

④ 修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数(普通株式)

① 期末発行済株式数(自己株式を含む)

2024年12月期3Q	13,470,000株	2023年12月期	13,470,000株
2024年12月期3Q	343,148株	2023年12月期	360,000株
2024年12月期3Q	13,111,741株	2023年12月期3Q	11,369,340株

② 期末自己株式数

③ 期中平均株式数(四半期累計)

(注) 当社は、2024年4月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、期末発行済株式数、期末自己株式数及び期中平均株式数を算定しております。

※ 添付される四半期連結財務諸表に対する公認会計士又は監査法人によるレビュー : 無

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

(将来に関する記述等についてのご注意)

本資料に掲載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報および合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。

(金額の表示単位の変更について)

当社の四半期連結財務諸表に表示される科目その他の事項の金額は、従来、千円単位で記載しておりましたが、第1四半期連結会計期間及び第1四半期連結累計期間より百万円単位で記載することに変更しております。なお、比較を容易にするため、前連結会計年度及び前第3四半期連結累計期間についても百万円単位に変更しております。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	2
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	2
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	4
(1) 四半期連結貸借対照表	4
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	6
四半期連結損益計算書	6
第3四半期連結累計期間	6
四半期連結包括利益計算書	7
第3四半期連結累計期間	7
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	8
(継続企業の前提に関する注記)	8
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	8
(セグメント情報等)	9
(キャッシュ・フロー計算書に関する注記)	9

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

当期の経営成績

当第3四半期連結累計期間における世界経済は、米中貿易摩擦は米国大統領選挙にも影響を及ぼしつつ関係各国を巻き込み、新たな動きを模索し、また、ウクライナ紛争の長期化や、イスラエルでの紛争が他地域へ飛び火するなど国際情勢が不安定化し、地政学リスクは予断を許さない状況の中、依然先行き不透明な状況が継続しております。

その中で、当社グループが属しております半導体業界におきましては、エレクトロニクス製品を含む世界的な消費停滞が継続しており、中国市場においては、ここ数年間の成熟世代半導体向け新規設備投資増強の影響もあり、ファウンドリにて設備稼働率が停滞しており、投資減速の傾向も見受けられます。一方、DRAMにおいては、生成AI向けサーバー等には多くのHBM (High Bandwidth Memory) が使用され、DRAMの価格は上昇に転じ、3D-NAND向けも含め、新たな設備投資が増加しております。

このような経営環境のなか、当社グループにおきましては、韓国メモリーメーカーおよび中国ファウンドリ向け洗浄装置の立ち上げ案件が第1四半期において少なく、第2四半期では回復、第3四半期では韓国メモリーメーカーの投資が小休止となり、中国メモリーメーカーおよび中国ファウンドリ向け洗浄装置の立ち上げを進めましたが、当第3四半期連結累計期間の業績としては厳しい結果となりました。

以上の結果、当第3四半期連結累計期間における連結業績は、売上高142億91百万円(前年同期比72.5%)、営業利益7億55百万円(前年同期比36.6%)、経常利益6億88百万円(前年同期比36.8%)、親会社株主に帰属する四半期純利益4億3百万円(前年同期比31.8%)となりました。

なお、当社グループにおける報告セグメントは半導体事業のみであり、開示情報としての重要性が乏しいため、セグメント情報の記載を省略しております。

(2) 財政状態に関する説明

資産、負債及び純資産の状況

(資産)

当第3四半期連結会計期間末における流動資産は252億45百万円となり、前連結会計年度末に比べ18億23百万円減少しました。これは主に「商品及び製品」及び「仕掛品」の減少によるものであります。

有形固定資産は10億76百万円となり、前連結会計年度末に比べ1億21百万円増加しました。

無形固定資産は1億1百万円となり、前連結会計年度末に比べ45百万円増加しました。

これらの結果、当第3四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ16億13百万円減少し、271億61百万円となりました。

(負債)

当第3四半期連結会計期間末における流動負債は102億2百万円となり、前連結会計年度末に比べ12億94百万円減少しました。これは主に「前受金」の減少によるものであります。

固定負債は45億44百万円となり、前連結会計年度末に比べ3億21百万円減少しました。これは主に「長期借入金」の減少によるものであります。

これらの結果、当第3四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ16億15百万円減少し、147億47百万円となりました。

(純資産)

当第3四半期連結会計期間末における純資産合計は、前連結会計年度末に比べ2百万円増加し、124億14百万円となりました。これは主に「資本剰余金」の増加及び「利益剰余金」の減少によるものであります。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2024年12月期の通期連結業績予想につきましては、現時点では、2024年8月9日に公表いたしました業績予想の通り推移しており、変更はございません。しかしながら、半導体メーカーの工場立上遅延等により装置の立上げに

影響がでることも想定され、業績が変動する可能性もありますので、経営環境の動向を注視し、開示が必要と判断した場合には速やかに開示いたします。

なお、業績予想は、当社が現在入手している情報および合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2023年12月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2024年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	3,317	3,680
受取手形、売掛金及び契約資産	1,091	807
商品及び製品	5,105	4,777
仕掛品	6,605	5,021
原材料及び貯蔵品	10,348	10,527
その他	600	430
流動資産合計	27,068	25,245
固定資産		
有形固定資産	954	1,076
無形固定資産	56	101
投資その他の資産	695	738
固定資産合計	1,705	1,916
資産合計	28,774	27,161
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	1,443	1,235
短期借入金	1,250	2,650
1年内返済予定の長期借入金	654	509
未払法人税等	534	35
リース債務	4	5
前受金	6,354	4,834
賞与引当金	29	175
製品保証引当金	484	398
その他	743	358
流動負債合計	11,496	10,202
固定負債		
長期借入金	4,784	4,439
リース債務	9	23
役員退職慰労引当金	66	73
資産除去債務	4	7
固定負債合計	4,866	4,544
負債合計	16,362	14,747

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (2023年12月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2024年9月30日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	1,848	1,848
資本剰余金	1,836	1,879
利益剰余金	8,470	8,428
自己株式	△170	△162
株主資本合計	11,984	11,993
その他の包括利益累計額		
為替換算調整勘定	426	420
その他の包括利益累計額合計	426	420
非支配株主持分	0	-
純資産合計	12,411	12,414
負債純資産合計	28,774	27,161

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

第3四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自2023年1月1日 至2023年9月30日)	当第3四半期連結累計期間 (自2024年1月1日 至2024年9月30日)
売上高	19,726	14,291
売上原価	15,568	11,314
売上総利益	4,157	2,977
販売費及び一般管理費	2,093	2,221
営業利益	2,064	755
営業外収益		
受取利息	5	11
還付消費税等	7	1
補助金収入	9	0
保険解約返戻金	-	15
その他	2	0
営業外収益合計	25	30
営業外費用		
支払利息	47	47
為替差損	120	10
支払手数料	46	38
その他	1	1
営業外費用合計	216	97
経常利益	1,872	688
特別損失		
固定資産除却損	0	-
特別損失合計	0	-
税金等調整前四半期純利益	1,872	688
法人税、住民税及び事業税	699	314
法人税等調整額	△97	△29
法人税等合計	601	284
四半期純利益	1,270	403
親会社株主に帰属する四半期純利益	1,270	403

四半期連結包括利益計算書
第3四半期連結累計期間

(単位:百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自2023年1月1日 至2023年9月30日)	当第3四半期連結累計期間 (自2024年1月1日 至2024年9月30日)
四半期純利益	1,270	403
その他の包括利益		
為替換算調整勘定	146	△6
その他の包括利益合計	146	△6
四半期包括利益	1,416	397
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	1,416	397

(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

前第3四半期連結累計期間(自 2023年1月1日 至 2023年9月30日)

1 配当金支払額

(決議)	株式の種類	配当金の総額 (百万円)	1株当たり 配当額 (円)	基準日	効力発生日	配当の原資
2023年3月30日 定時株主総会	普通株式	239	127	2022年12月31日	2023年3月31日	利益剰余金

(注) 当社は、2023年1月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っておりますが、1株当たり配当額については、基準日が2022年12月31日であるため、株式分割前の実際の配当金の額を記載しております。

2 基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

3 株主資本の著しい変動

当社は、2023年9月25日における東京証券取引所スタンダード市場への上場にあたり実施した公募増資により、当第3四半期連結累計期間において資本金及び資本準備金がそれぞれ1,277百万円増加しております。この結果、当第3四半期連結会計期間末において資本金が1,848百万円、資本剰余金が1,836百万円となっております。

当第3四半期連結累計期間(自 2024年1月1日 至 2024年9月30日)

1 配当金支払額

(決議)	株式の種類	配当金の総額 (百万円)	1株当たり 配当額 (円)	基準日	効力発生日	配当の原資
2024年3月27日 定時株主総会	普通株式	445	102	2023年12月31日	2024年3月28日	利益剰余金

(注) 2024年4月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っておりますが、1株当たり配当額については、基準日が2023年12月31日であるため、株式分割前の実際の配当金の額を記載しております。

2 基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

3 株主資本の著しい変動

該当事項はありません。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前第3四半期連結累計期間(自 2023年1月1日 至 2023年9月30日)

当社グループにおける報告セグメントは半導体事業のみであり、開示情報としての重要性が乏しいため、セグメント情報の記載を省略しております。

当第3四半期連結累計期間(自 2024年1月1日 至 2024年9月30日)

当社グループにおける報告セグメントは半導体事業のみであり、開示情報としての重要性が乏しいため、セグメント情報の記載を省略しております。

(キャッシュ・フロー計算書に関する注記)

当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は次のとおりであります。

	前第3四半期連結累計期間 (自 2023年1月1日 至 2023年9月30日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2024年1月1日 至 2024年9月30日)
減価償却費	189百万円	198百万円